

# DENKA电化熔融硅石(DF) 超微粒子球状型(SFP-MUFP)

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | DENKA电化熔融硅石(DF) 超微粒子球状型(SFP-MUFP)       |
| 公司名称 | 昆山照动贸易有限公司                              |
| 价格   | 80.00/kg                                |
| 规格参数 | 品牌: DENKA<br>型号: 熔融硅石(DF)<br>产地: 日本原装进口 |
| 公司地址 | 花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号                      |
| 联系电话 | 15962635247                             |

## 产品详情

DENKA热电熔融硅矿(DF) 超微颗粒球形型(SFP-MUFP),热电熔融硅矿(DF) 超微颗粒球形型(SFP-MUFP) DENKA热电熔融硅矿(DF) 超微颗粒球形型(SFP-MUFP)商品信息 DENKA热电熔融硅矿(DF) 超微颗粒球形型(SFP-MUFP) DENKA热电熔融硅矿(DF) 超微颗粒球形型(SFP-MUFP)概述 DENKA热电熔融硅矿(DF) 超微颗粒球形型(SFP-MUFP)特性

Super Fine Powder(亚微米硅矿)合适以各种各样环氧树脂及其漆的高粘度化、流通性的促长、毛刺的降低为目地的应用。

Ultra Fine Powder(纳米技术硅矿)与传统式的液相法白碳黑、离子交换法白碳黑对比,凝结(构造)少而具备优质的工作性。

DENKA热电熔融硅矿(DF) 超微颗粒球形型(SFP-MUFP)主要用途

为半导体材料密封性材等各种各样环氧树脂(环氧树脂胶等)的流通性的促长及其毛刺的降低而加上

炭粉外添剂

硅胶的添充材

煅烧原材料、煅烧改性剂

浆状密封性材用填充物

各种各样环氧树脂添充材

环氧树脂基钢板

## 窄空隙主要用途